

靜宜大學 晶片設計學士學位學程(資安組)		學測、英聽篩選方式		甄選總成績採計方式及佔總成績比例					甄選總成績同分參酌之順序	
		第一階段		第二階段						
		科目	檢定 篩選 倍率	學測成績 採計方式	佔甄選總 成績比例	指定項目	檢定	佔甄選總 成績比例		
校系代碼	018332	數學A	底標	10	--	0%	審查資料 面試	60分 60分	45% 55%	一、面試 二、審查資料 三、學測數學A級分 離島外加名額縣市別限制 (無)
招生名額	3									
性別要求	無									
預計甄試人數	30									
原住民外加名額	無									
離島外加名額	無									
願景計畫外加名額	無									
指定項目甄試費	1000	指定 項目 內容	審查 資料	項目：修課紀錄(A)、課程學習成果(C、D、E)、多元表現(F、G、I、M、N)、學習歷程自述(O、P、Q)、其他(R,其它有利審查資料) ※ <u>項目內容請參照本簡章「貳、分則」乙、審查資料項目內容對照表</u> (第20頁)。 說明：1.「審查資料準備指引」請至本校招生網頁查看 https://adms.pu.edu.tw/ 。2.請務必提供高中資訊課程成果、資安檢測(如APCS)或資安競賽等證明或學習經歷表現。若有其他有助展現個人能力特質或學習表現之資料，歡迎上傳至「其他有利審查資料」。						
寄發(或公告)指定 項目甄試通知	115.3.31									
繳交資料截止	115.5.5									
指定項目 甄試日期	115.5.22 至 115.5.23		甄試 說明	1.通過第一階段篩選之考生，請務必於115年5月5日21:00前至本校招生網路報名系統完成第二階段甄試報名與繳費；並至甄選會網站完成審查資料上傳(勾選)。 2.面試報到時間、地點及相關注意事項請至本校招生網頁查看「第二階段甄試資訊」 https://adms.pu.edu.tw/ 。 3.面試在評量學生的語言能力、反應思辨能力及資訊相關知識等。評分比重：(1)興趣及性向佔20%。(2)表達能力、面試態度及禮貌佔20%。(3)相關基本常識(含特殊才華)佔60%。						
榜示	115.5.29									
總成績複查截止	115.5.31									
同級分(分數)超額篩選方式		一、學測數學A級分								
備註		1.本學程發展：數位晶片系統設計、超大型積體電路設計、人工智慧、智慧機械、物聯網、大數據分析、網路與雲端技術、生物資訊、高速平行運算、嵌入式系統及資訊安全等，以培育科學園區的IC設計與半導體人才。 2.本學程與竹科IC設計產業結合，及多家晶片設計與半導體公司簽訂產學合作實習合約，培養學生IC設計實務能力。 3.多元學習：CEO未來培育、主顧創客吧、程式培力基地、行雲者研發基地、極客魂等學生學習團體。 4.本學程網址： https://icd.pu.edu.tw/ 。聯絡電話：04-26328001轉18024。								